



**ZS110A-SDK 架构介绍**  
发布 **1.0.0**

2018 年 11 月 02 日

---

## 目录

---

<b>1</b>	<b>文档介绍</b>	<b>1</b>
1.1	文档目的 . . . . .	1
1.2	术语说明 . . . . .	1
1.3	参考文档 . . . . .	1
1.4	版本历史 . . . . .	2
<b>2</b>	<b>SDK 概述</b>	<b>3</b>
2.1	SDK 架构 . . . . .	3
2.2	应用开发模式 . . . . .	4
2.3	目录结构 . . . . .	5
<b>3</b>	<b>ROM 说明</b>	<b>6</b>
3.1	BROM . . . . .	7
3.2	Zephyr-ROM . . . . .	7
<b>4</b>	<b>分区说明</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>启动流程</b>	<b>10</b>
5.1	BROM 引导 Loader . . . . .	10
5.2	Loader 引导 App . . . . .	12
<b>6</b>	<b>zephyr 应用开发</b>	<b>14</b>
6.1	App 启动 zephyr kernel . . . . .	14
6.2	驱动/内核模块/subsys 的初始化 . . . . .	15
6.3	功耗管理 . . . . .	16

1.1 文档目的

ZS110A 是基于炬芯科技 BLE 芯片 ATB110X 开发的 SDK，供用户快速评估学习 BLE 功能开发。

1.2 术语说明

表 1.1: 术语说明

术语	说明
ZEPHYR	为所有资源受限设备，构建了针对低功耗、小型内存微处理器设备而进行优化的物联网嵌入式小型、可扩展的实时操作系统（RTOS）
XIP	eXecute In Place，指不需要将代码加载到 RAM 而是直接在存储介质上运行代码
BROM	BOOT-ROM，实现了引导存储设备上的程序并通过 UART 将程序烧写到存储设备的功能
NVRAM	有 2 层含义：1) 指掉电后不会丢失数据的介质；2) 在该介质上读写的驱动
TICKLESS_IDLE	在 idle 中关闭 tick 时钟，已达到省电的目的

1.3 参考文档

- <http://docs.zephyrproject.org/>

## 1.4 版本历史

表 1.2: 版本历史

日期	版本	注释	作者
2018-08-22	1.0	初始版本	ZS110A 项目组

2.1 SDK 架构

本 SDK 层级结构如下图所示：

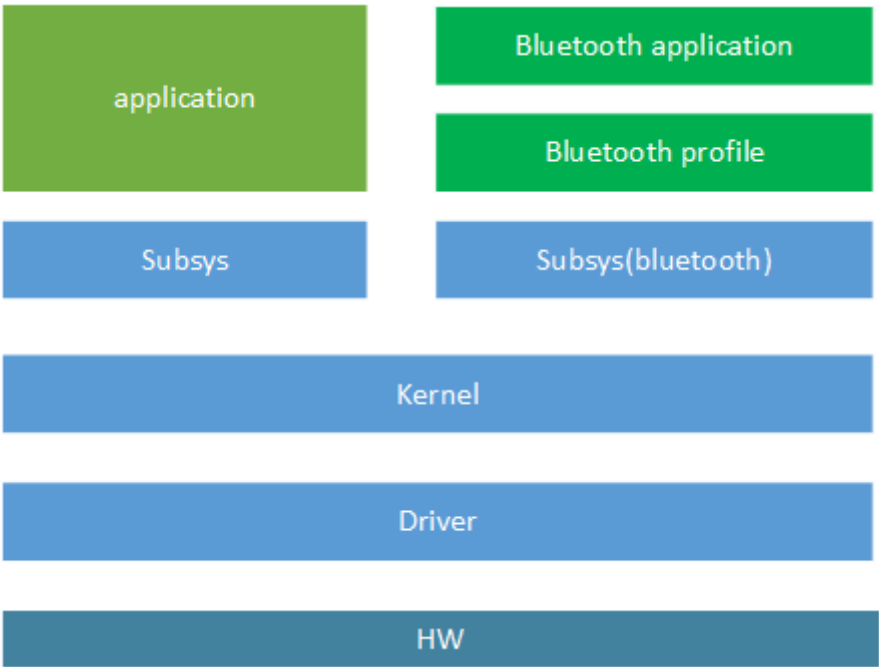


图 2.1: SDK 层次图

SDK 按层次结构从下至上可以分为:

- 驱动层驱动层 (driver) 实现各个硬件模块的驱动。

- 内核层 (kernel) 定义了基本的 kernel 服务：任务调度、通信机制、内存管理等。
- 子系统层 (subsys) 在内核层之上构建了功能子系统，包括 shell/bluetooth 等。
- 应用层 (application)。 可以基于 bluetooth subsys 开发各种 BLE 应用。

## 2.2 应用开发模式

为了适应各种复杂度的应用开发，IC 设计时实现了以下几点：

- 设计了大容量 ROM，固化大量 driver/kernel/subsys (bluetooth) 代码
- 支持 spinor XIP

根据应用程序的复杂度和是否使用 ROM，应用开发有以下三种模式：

- ROM+RAM: 对于可以使用 ROM，并且比较简单应用。应用的所有代码和数据都从 spinor 中 load 到 ram 运行。

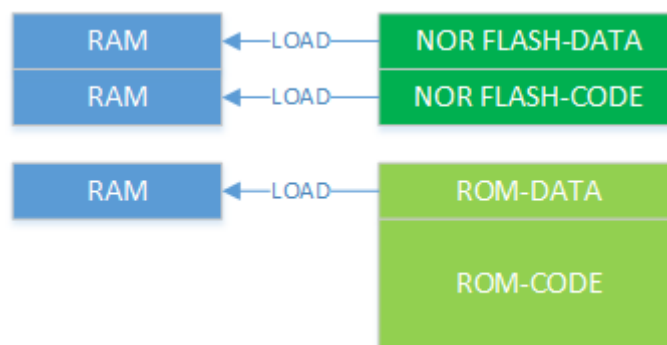


图 2.2: rom+ram+nor 模式

- ROM+XIP+RAM: 对于可以使用 ROM，但逻辑很复杂的应用，RAM 已经不够了，此时需要使用 XIP 机制，代码直接在 spinor 上执行，ram 中只需要存储数据。

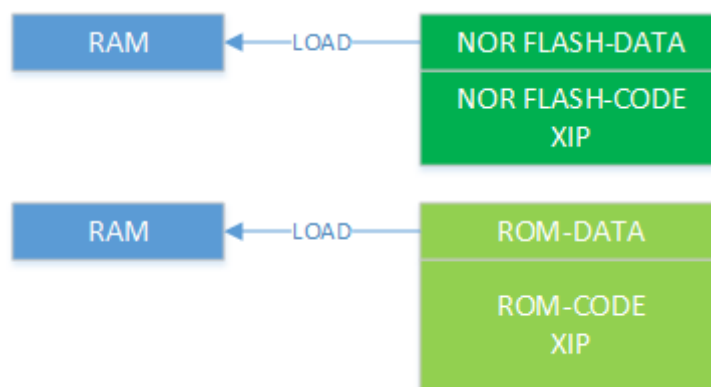


图 2.3: rom+xip+ram 模式

- XIP+RAM: 对于 ROM 完全派不上用场的情况, 只能使用 XIP 机制。

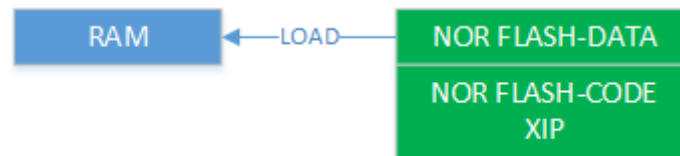


图 2.4: xip+ram 模式

## 2.3 目录结构

```

├─arch: soc 相关代码
│   ├──cortex_m
│   └──soc
│       └─atb110x
├─boards: 板级相关代码
├─drivers: 驱动源码, 包括 rom 化的驱动的初始化代码
├─ext:
│   └─lib
│       └─actions: 炬芯开发的库文件
│           ├──framework: 应用框架
│           ├──hal: 驱动抽象层
│           ├──include: 库相关的头文件
│           ├──libAL: 算法库, 以 lib 方式提供
│           ├──ota: ota 源码
│           └─startup: 基于 keil 开发 zephyr 应用的 startup 公共代码
├─include: kernel 和驱动相关的头文件
├─kernel: 内核源码, 包括 rom 化的内核的初始化代码
├─lib: 只留下必须的 minimal libc 的头文件
├─samples:
│   ├──bluetooth: ble 应用示例, 包括 peripheral 示例和 central 示例
│   ├──loader_binaries: loader 示例:loader 根据不同的参数加载对应的文件
│   ├──peripheral: 各种设备驱动的示例
│   ├──uart_product: 用于示范如何将一个普通示例转换成一个可用于 uart 量产的固件
│   └─voice_rcu: 可量产的 ble 遥控器方案
├─scripts: 脚本和工具
└─subsys: 子系统源码, 包括 rom 化的子系统的初始化代码
    ├──bluetooth
    └─shell
  
```

ATB110X 内部有 160K ROM，由 BROM 和 zephyr-Rom 组成。



图 3.1: ROM 结构

ROM 空间分布如下：

表 3.1: ROM 空间分布

模块	起始地址	长度	ram 起始地址	长度
BROM	0x0	0x4000	0x2000_9f00	0x100
Zephyr-Rom	0x4000	0x24000	0x2000_0000	0x1000

**注解：** BROM 占用的 ram 在引导应用之后可以被应用复用。zephyr-rom 的 ram 空间必须保留，除非应用完全不依赖 zephyr。



## 3.1 BROM

BROM 实现了引导和烧写固件两个功能：

- 引导存储在 spinor 上的固件。
- 通过 UART0(GPIO2/GPIO3) 接口与小机通信，将固件烧写到 spinor。

BROM 运行可以分为以下几个阶段：

- spi0\_launcher
- spicache\_launcher
- uart\_adfu

### 3.1.1 spi0\_launcher

spi0\_launcher 支持的规格如下：

- spinor 接在 gpio14/15/16/17 上的，支持 3wire 模式。
- 可以从 spinor 的 offset=0x0 和 offset=0x1000 两个地址引导。
- 支持 spinor 上的数据经过 randomizer 处理。

### 3.1.2 spicache\_launcher

spicache\_launcher 支持的规格如下：

- spinor 接在 gpio14/15/16/17 上的。
- 可以从 spinor 的 offset=0x0 和 offset=0x1000 两个地址引导。
- 支持 spinor 上的数据经过 randomizer 处理。

### 3.1.3 uart\_adfu

spinor 引导失败后自动进入 uart\_adfu 模式。uart\_adfu 在和 pc 量产工具握手成功后进行固件量产。

## 3.2 Zephyr-ROM

zephyr-ROM 不会自动运行，通过 map 方式导出接口给应用 keil 工程。keil 工程通过接口启动 zephyr kernel，并使用 zephyr 提供的服务。

分区说明

以 ATB1103 参考方案为例，ATB1103 内封的 512KBytes spinor 被划分成以下几个分区

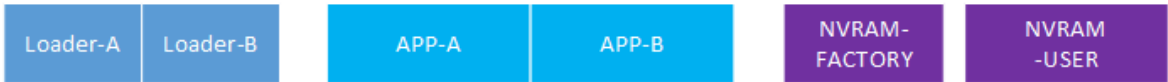


图 4.1: 分区划分

分区地址和长度定义如下：

表 4.1: 分区定义

partition	offset	Length
Loader-A	0x0	0x1000
Loader-B	0x1000	0x1000
App-A	0x1_0000	0x2_0000
App-B	0x3_0000	0x2_0000
NVRAM-Factory	0x7_0000	0x2000
NVRAM-User	0x7_2000	0x4000

**注解：** Loader 分区的地址必须是 0x0 或 0x1000。其他分区可以根据实际情况动态调整。

Loader-A/Loader-B:

- 引导分区，用于引导 App。

- 固件量产时只会烧写 Loader-A 分区。OTA 升级时会切换 A/B 分区。具体细节参考 OTA 实现。

#### **App-A/App-B:**

- 存储应用的分区。
- 固件量产时只会烧写 App-A 分区。OTA 升级时会切换 A/B 分区。具体细节参考 OTA 实现。

#### **NVRAM-Factory:**

- 该分区存储出厂设置。
- 建议：不直接修改出厂配置，而是在 User 分区创建同名配置项覆盖。

#### **NVRAM-User:**

- 该分区存储运行时动态修改的配置项。
- 建议：优先通过宏定义的方式实现配置项，尽量减少 NVRAM-User 的使用。

BROM 支持从 0x0 和 0x1000 两个地址引导 spinor 上的 App。

如果应用程序本身比较复杂（例如：需要支持 ota 功能），App 实现时可以再增加一级引导。

以参考方案为例：该应用拆分成了 Loader 和 App 两个程序，Loader 负责引导 App。

此时整个启动流程可以分为 2 个阶段：

- BROM 引导 Loader
- Loader 引导 App

### 5.1 BROM 引导 Loader

基础知识：

- spi0 上连接 spinor 可能有 2 种连接方式：正常的 4 线连接方式和的 3 线连接方式 (miso/mosi 连在一起)。
- spinor 上存储的数据可能是原始数据，也可能是经过 randomizer 后的加密数据。
- spinor 上会有 2 个 loader 分区，分别位于地址 0x0 和地址 0x1000。

Loader 镜像文件的结构如下：

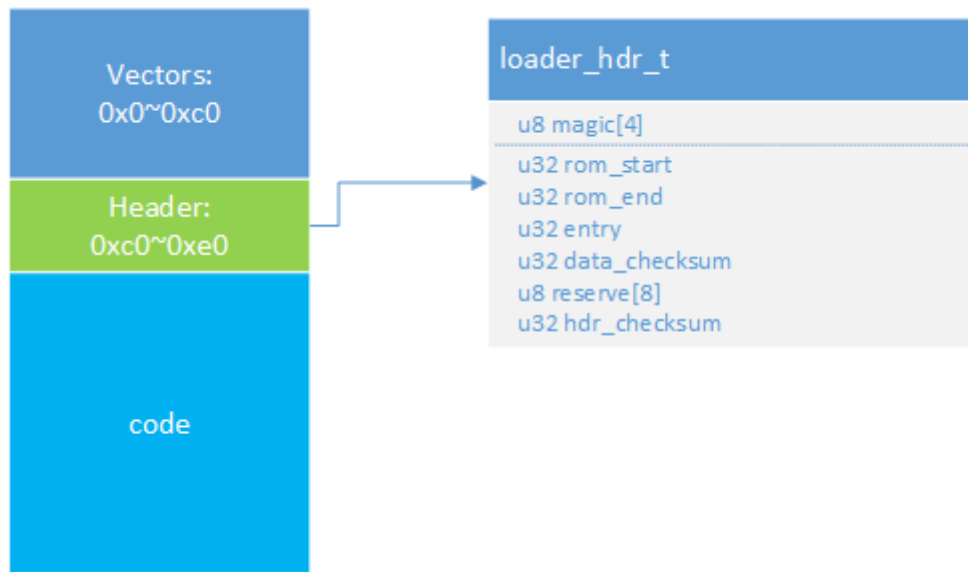


图 5.1: 镜像文件数据结构

说明:

- magic: 固定为 'A' 'B' 'L' 'E'。
- rom\_start: load 到 ram 的起始地址。
- rom\_end: load 到 ram 的结束地址。
- entry: 入口函数地址。
- data\_checksum: 除 hdr 外其他数据的校验和。
- hdr\_checksum: hdr 的校验和。

brom 引导 loader 的流程如下:

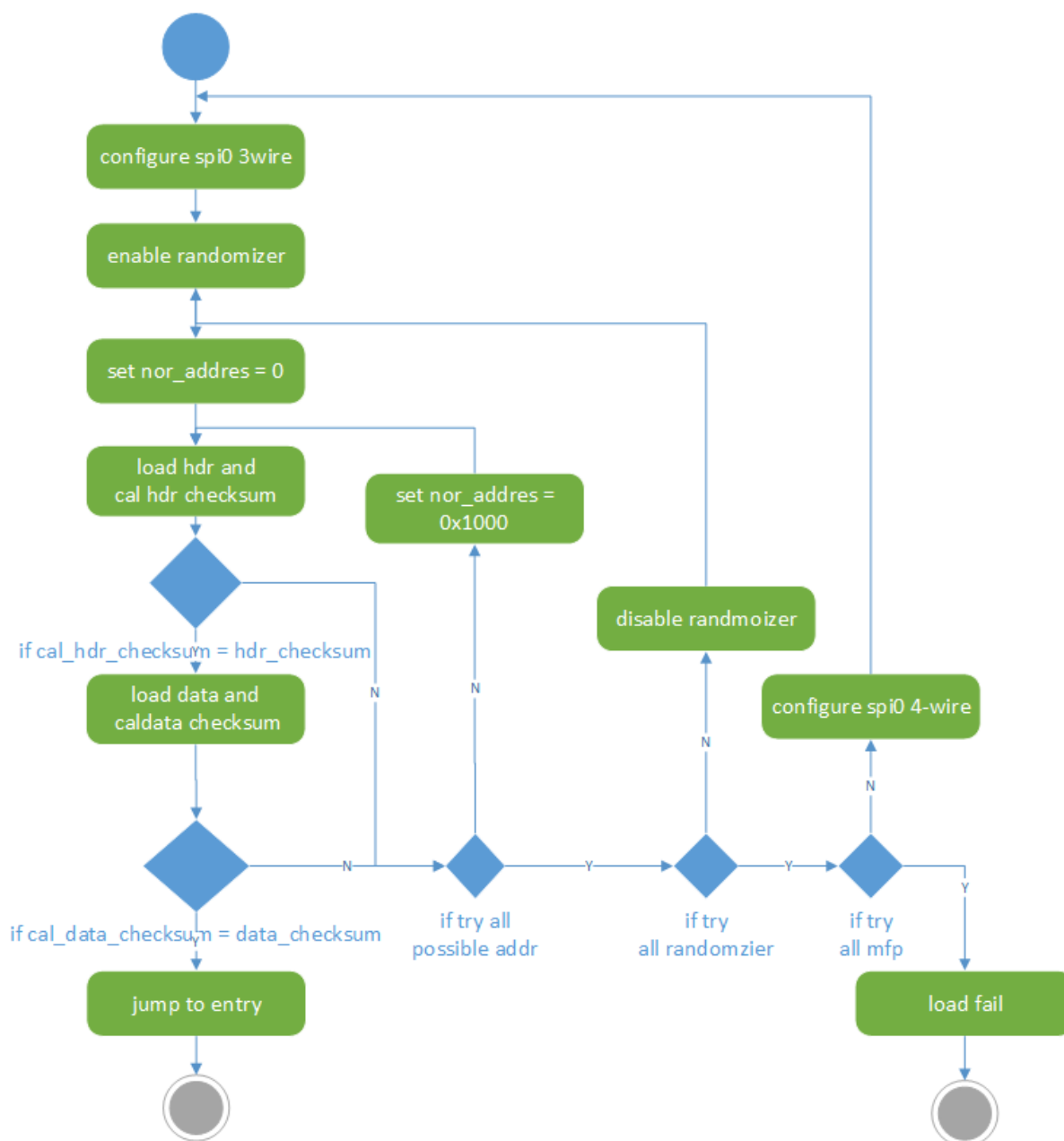


图 5.2: brom 引导 loader 流程

## 5.2 Loader 引导 App

基础知识:

- spinor 上可能会有 2 个 app 分区，分区的地址需要从分区表中获取。
- app 镜像文件的结构和 loader 相同。

Loader 引导 App 的流程如下:

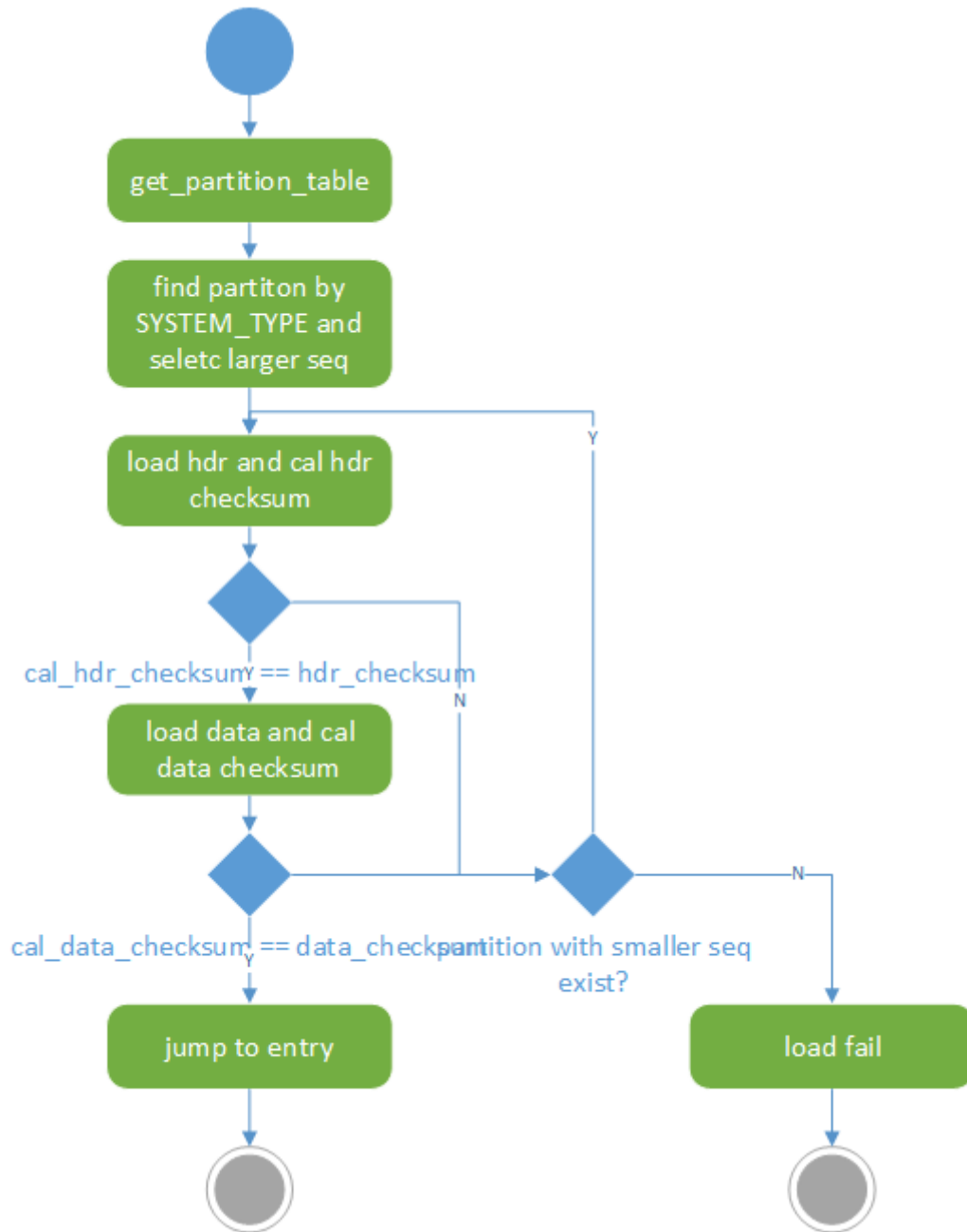


图 5.3: Loader 引导 App 流程

### 6.1 App 启动 zephyr kernel

app 启动 zephyr kernel 的流程如下：



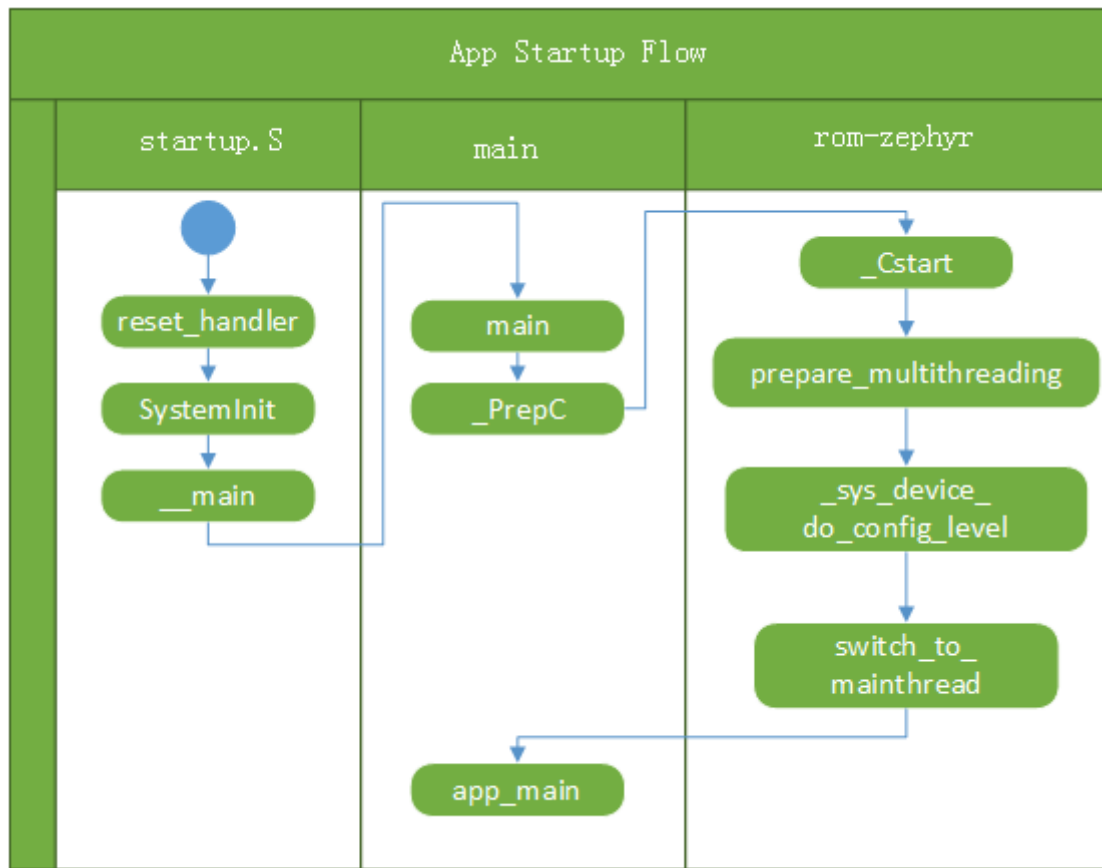


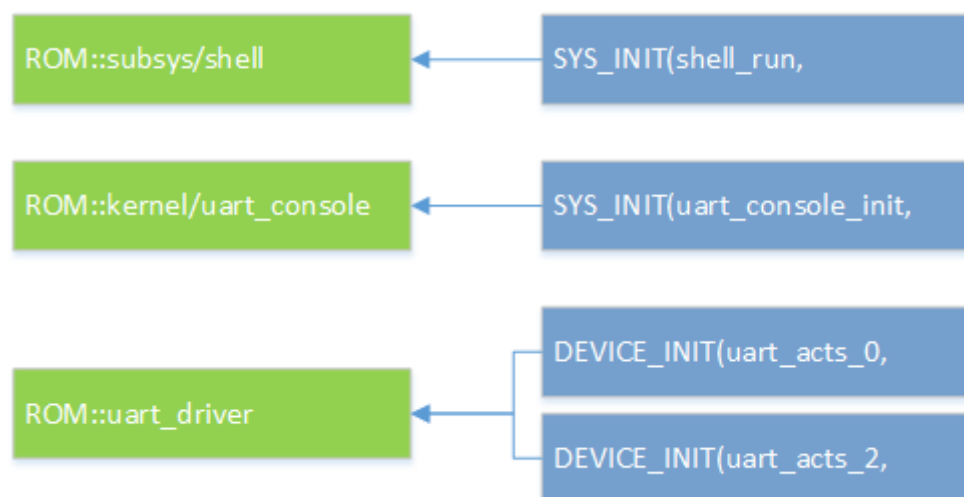
图 6.1: app 启动 zephyr 流程

说明:

- keil 工程标准引导流程:reset\_handler->System\_Init->\_\_main->main
- main: 调用 Rom 导出的接口 \_PrepC。\_PrepC 将完成建立完整的 zephyr 环境, 包括:
  - 准备 c 运行环境, 初始化 zephyr 的 rw/zero
  - 准备好多任务运行环境
  - 依次调用 keil 工程中定义的 device/subsystem 的 Init 函数
  - 切换到 main 线程的入口函数 app\_main
- app\_main: app\_main 是 zephyr main 线程的入口函数。此时 zephyr 运行环境已经初始化完成。接下来就可以调用 zephyr 的接口开发应用了。

## 6.2 驱动/内核模块/subsys 的初始化

在本 SDK 中, zephyr 主要模块(驱动/内核模块/subsys)都已固化在 ROM 中, 应用根据需求有选择性的使用。如下:



图中对 driver/kernel/subsys 都有例子说明。需要说明的是 zephyr 的 driver 支持多个设备实例，例如图中的一个 uart 驱动支持 uart0/uart2 两个设备。

## 6.3 功耗管理

休眠唤醒流程如下：

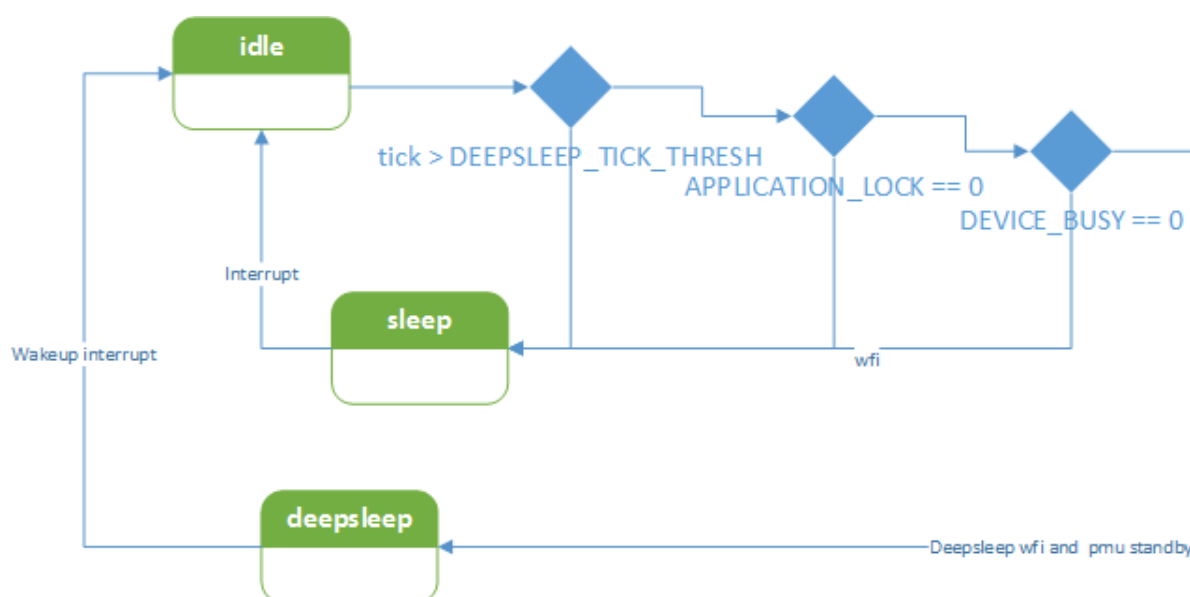


图 6.2: 休眠唤醒流程

deepsleep 模式是功耗最小模式，此时 cpu 进入 deepsleep 模式，pmu 进入 standby 模式。

### 6.3.1 tickless\_idle 机制

tickless idle: 如果超过 CONFIG\_DEEPSLEEP\_TICK\_THRESH 个 tick 时间内都没有 expired 的 timer, 则关闭 tick timer 以节省功耗。

```
#define CONFIG_DEEPSLEEP_TICK_THRESH 10
```

### 6.3.2 device\_busy 机制

device\_busy: 指某些驱动通过异步方式 (dma 中断、ir 中断、llcc 中断等) 实现, 在操作完成前系统不能进入 deepsleep。此类驱动在操作开始前 set\_device\_busy, 操作完成后再 clear\_device\_busy。

```
int irc_acts_output_key(struct device *dev, struct_
↪input_value *val)
{
    device_busy_set(dev);
}

void irc_acts_isr(struct device *dev)
{
    device_busy_clear(dev);
}
```

### 6.3.3 application\_wake\_lock 机制

application\_wake\_lock 机制: 在某些应用场景下, 为了性能考虑, 禁止进入 deepsleep 模式。此时通过 app\_get\_wake\_lock/app\_release\_wake\_lock 接口在应用层禁止或允许进入 deepsleep。

```
void start_audio_capture(void)
{
    app_get_wake_lock();
    audioin_start_record(audioin);
}

void stop_audio_capture(void)
{
    audioin_stop_record(audioin);
    app_release_wake_lock();
}
```

---

## List of Figures

---

2.1	SDK 层次图 . . . . .	3
2.2	rom+ram+nor 模式 . . . . .	4
2.3	rom+xip+ram 模式 . . . . .	4
2.4	xip+ram 模式 . . . . .	5
3.1	ROM 结构 . . . . .	6
4.1	分区划分 . . . . .	8
5.1	镜像文件数据结构 . . . . .	11
5.2	brom 引导 loader 流程 . . . . .	12
5.3	Loader 引导 App 流程 . . . . .	13
6.1	app 启动 zephyr 流程 . . . . .	15
6.2	休眠唤醒流程 . . . . .	16

---

## List of Tables

---

1.1	术语说明 . . . . .	1
1.2	版本历史 . . . . .	2
3.1	ROM 空间分布 . . . . .	6
4.1	分区定义 . . . . .	8